

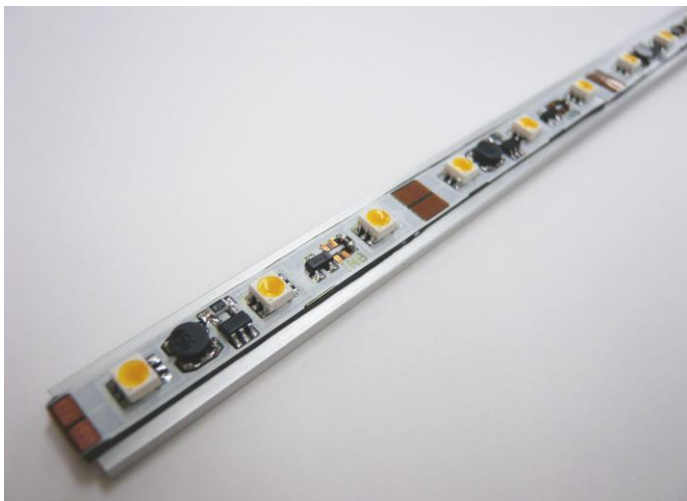
高放熱FPC

製品特徴

- ・帝人株式会社製の「ラヒーマ(Raheama[®])」を含有した熱伝導性両面テープを採用。
- ・ラヒーマとは炭素繊維を含有した15W/m・K以上の高熱伝導率を有する両面テープです。
- ・メタルベース基板に比べフレキシブル性を活かした筐体への組み込みが可能です。

使用用途

- ・液晶ディスプレイ用バックライト
- ・導光板用照明



導光板用照明FPC(稲葉電機様ご提供)



ハイパワーLED実装基板

製品層構成例

	(μm)	
カバーレイポリイミド	25	LED
カバーレイ接着層	25	LED
圧延銅箔	35	
ベースポリイミド	25	
Raheama [®] 両面テープ	100	
剥離フィルム	40	

TOTAL理論厚み 250 μm

[お問合せ] TEL.046-251-3722 FAX.046-251-3725
[ホームページ] <http://www.yamashita-net.co.jp>
[E-mail] cc@yamashita-net.co.jp

 YAMASHITA MATERIALS